

株主・投資家の皆様へ

図研エルミック株式会社 会社説明会のご案内

(東証マザーズ：4770)

薫風爽やかな季節となり、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、当社の平成26年3月期の決算概要と、当社事業の中心である通信ミドルウェア技術の中で汎用性の拡がりを見せるIPセキュリティ向け通信規格「ONVIF」関連製品や、車載ディスプレイ向け通信規格「MirrorLink」関連製品、さらにCG-LinkなどFAネットワーク関連製品などの最新の動向など、会社の事業計画や開発の取り組みについて、皆様にご説明いたしたく、会社説明会を開催いたします。

ご多用とは存じますが、何卒ご出席賜りますようお願い申し上げます。

なお、ご出欠のご意向を下記の通りご連絡いただければ幸甚でございます。

敬具

平成26年4月吉日

図研エルミック株式会社
代表取締役社長 朝倉 尉

記

日時：平成26年5月28日(水曜日) 15:30~16:30(開場：15:00)

会場：東京証券取引所 東証アローズ プレゼンテーションステージ

東京都中央区日本橋兜町2-1 TEL 03-3666-0141

事業内容：通信ミドルウェア・ライブラリ製品の開発、販売

システム・ボード製品の開発、製造、販売

本社：横浜市港北区新横浜三丁目1番1号

発表者：代表取締役社長 朝倉 尉

連絡事項：東証アローズに入場の際は、取引所の西口をご利用頂き、警備員に案内状をご提示ください。なお、警備員による金属探知機の検査がある旨ご了承ください。

ご参加ご希望の方は、下記URLをクリックし、参加申込みフォームにご記入ください。

URL: <https://elwsc438.securesites.net/page.jsp?id=2465>

お問い合わせは、ir@elwsc.co.jp宛、メールにてお願い申し上げます。